微电子材料

简介

微电子材料，就是一种由GeSi合金和宽禁带合成的半导体材料。

主要是大直径(400mm)硅单晶及片材技术，大直径(200mm)硅片外延技术，150mmGaAs和100mmInP晶片及其以它们为基的III-V族半导体超晶格、量子阱异质结构材料制备技术，GeSi合金和宽禁带半导体材料等。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/7462.html